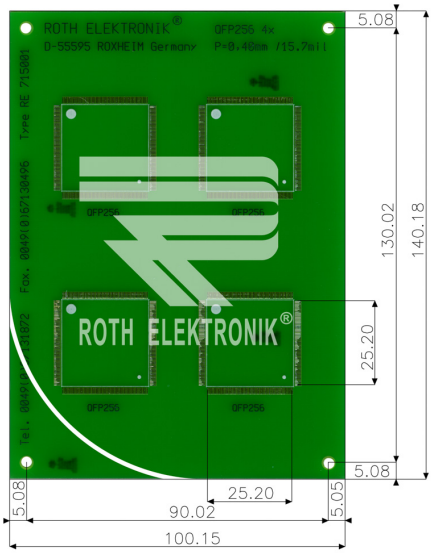

RE715001-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Sin perforación
- Estañado en caliente (HAL-leadfree) y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Impresión de posición por el lado de los componentes
- Placa de circuito impreso para la dotación automática (Pick & Place) de Fine Pitch
  - QFP 256 4 x
- tamaño: 100 x 140 mm

072025